製品仕様書/Product Specification	No.	IS-9664A	来歴 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
次間上版目/ I Toddet Specification	頁/Page		1/8
標題:9664 シリーズ 1.0 mmピッチ FPC/FFC コネクタ	制定年月日/ISST	JUED DATE	2006-07-10
SUBJECT: Series 9664 1.0mm Pitch FPC/FFC Connector	改訂年月日/REV	TISED DATE	2013-5-15

1. 適用範囲

本仕様書はイリソ電子工業株式会社製 9664 シリーズ 1.0 mmピッチ FPC/FFC コネクタに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。

2. 構造及び寸法

3. 定格

(1)最大定格電圧

125V (AC, DC)

(2)最大定格電流

1.0A

(3)使用温度範囲

-40~+105°C

4. 試験環境

常 温

15~35℃

常湿

25~85%RH (相対湿度)

5. 性能

5-1. 電気的性能

1. Scope

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. Series 9664 1.0mm Pitch FPC/FFC Connector.

2. Configuration, dimensions and materials

See the product drawing attached.

FPC/FFC Mated: 1.0mm Pitch, t=0.3±0.05mm

Applied to socket: IMSA-9664S-***-TB/GFN1/TR/TL/GFN4

3. Rating

(1) Maximum rating voltage : 125 V(AC,DC)

(2) Maximum rating current: 1.0A

(3)Temperature range : $-40 \sim +105 \%$

4. Performances

All performance test, unless otherwise specified, is taken as per following environmental conditions.

Ambient temperature: $15\sim35^{\circ}$ C
Ambient humidity :25 $\sim85^{\circ}$ RH

5. Performance

5-1. Electrical performance

	U 1. EXH JII.	<u>5-1.Mectrical performa</u>	ario e
	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
1	接触抵抗	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル	初期值:30mΩ以下
	Contact Resistance	抵抗計にて測定する。	各試験後:50mΩ以下
		It shall be measured by the dry electric circuit specified as follows;	Initial: 30 m Ω or below.
		1mA, 20mV, 1kHz frequency.	After each test : 50 m Ω or below
2	耐電圧	隣接する極間にAC250Vを1分間印加する。	絶縁破壊等異常のない事。
	Dielectric	AC 250V shall be applied for one minute to between next terminals	Should not have any changes.
	Withstanding	and the earth .	
	Voltage		
3	絶縁抵抗	隣接する極間に DC250V を印加する。	初期值:100MΩ以上
	Insulation	m DC~250V shall be applied to between next terminals .	耐湿試験後:100MΩ以上
	resistance		Initial: $100M\Omega$ or more.
			After humidity test: $100 \mathrm{M}\Omega$ or more
4	外観	目視	有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、
	Appearance	Visual	変色のない事。
			Should not have any flaw, scratch,
			discoloration, and crushed.

5-2. 機械的特性

5-2. Functional Performance

	3 一 2 . (没你见口小小	mance	
	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
1	端子の保持力	端子に 25mm/分の速度で荷重を加え、端子がハウジングより抜け始め	0.98N以上
		るまでの荷重を測定する。	
	Contact retention	It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm per	0.98N or more
	force	minute, and measured the force when the contact begins to	
		remove from the housing.	
2	挿抜耐久性	FPC/FFC を 20 回繰返し挿抜を行ない接触抵抗を測定する。	50mΩ以下
	Insertion	(スライダーを開閉し、開時毎に挿抜する。)	
	/Extraction	The FPC/FFC shall be mated and unmated 20 times and measured	50 m Ω or below.
	endurance	The contact resistance.	
3	振動試験	FPC/FFC を嵌合した状態にて、振動周波数 10~500~10H z / 12 分、	試験中1μѕ以上の瞬断の無き事。
	Vibration test	振幅 1.5mm、又は加速度 98m/s²のいずれか小さい方にて XY Z軸方向	50mΩ以下
		に各2時間計6時間の振動を加える。試験中、瞬断の有無の確認、試験	外観:異常なきこと
		後の接触抵抗の測定及び外観観察をする。	
		The connector and FPC/FFC mated is vibrated in the frequency	
		range of $10\sim500\sim10$ Hz/12min and in the constant vibration	Discontinuity : 1μ s or less.
		amplitude 1.5mm or the acceleration of 98m/s2. This motion is	$50 \mathrm{m}\Omega$ or below.
		applied for period of 6 hours in one of 3 multilateral perpendicular	Should not have any damages
		directions (X,Y,Z-axis) included mating axis. It shall be tested the	
		discontinuity of the contact current during the test and measured the	
		contact resistance and observed its appearance after the test.	

	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
4	衝擊試験	FPC/FFC を嵌合した状態にて治具に取り付け、加速度 1078m/s²、	試験中1μs以上の瞬断の無き事。
	Shock test	衝撃作用時間 6ms を X,Y,Z,方向の 6 面に各10回加え、試験中の	50mΩ以下
		瞬断の有無の確認、試験後の接触抵抗の測定及び外観観察する。	外観:異常なきこと
		The connector and FPC/FFC mated are installed in the machine.	Discontinuity: 1μ s or less.
		They are applied pulses 10 times to each 6 faces of 3 mutually	50 m Ω or below.
		perpendicular directions(X,Y,Z); in conditions as specified;	Should not have any damages
		acceleration of 1078m/s ² and shock pulses for a duration of 6ms.	
		It shall be tested the discontinuity of the contact current during the	
		test and measured the contact resistance and observed its	
5	微加振試験	appearance after the test 微加振試験機にて、コネクタを試験基板に取付け、全極直列に接続する。	※今は金田ははぶ知用はののなりて
5	Contact Pressure	The connector are set on a P.C.B and all of their terminals are wired	総合接触抵抗が初期値の2倍以下
	Contact Fressure	in series then tested by test facility.	Twice or less from the initial specified
		通電電流 current : 1mA以下 1mA or below	value in total.
		重擎值 shock : 1078m/s²	value in total.
		周波数 frequency: 1Hz	
		衝擊回数 cycling : 20000回 20000 times	
		上記条件にて、試験中及び試験後の接触抵抗を測定する。	
		It shall be measured the contact resistance after the test.	
6	FPC/FFC 保持力	FPC/FFC に 25mm/分の速度で加重を加え、ハウジングより	0.196N/極 以上
	FPC/FFC	抜け始めたときの荷重を測定する。	
	retention force	The FPC/FFC shall be pulled at the speed of 25mm per minute and	0.196N/PIN or more.
		measured the force when the FPC/FFC begins to remove from the	
		housing.	

5-3. 環境特性

5.3	Fnv	ironm	ontal	norfo	rmance
0.0	. Linv.	ronm	entai	perio	rmance

	<u>5-3. 環境特性</u>	<u>5-3.Environmental pe</u>	<u>rtormance</u>
	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
1	高温保存試験	FPC/FFC を 5 回挿抜後嵌合した状態にて温度 105±2℃の恒温槽に	50m Ω以下
	Heat resistance	1000 時間放置し、放置後接触抵抗測定及び外観観察を行う。	外観異常なき事。
		The connector and FPC/FFC mated are unmated at 5 times mated is	$50 \mathrm{m}\Omega$ or below.
		exposed in the heat chamber $105\pm2^{\circ}$ C for 1000 hours. It shall be	Should not have any damages.
		measured the contact resistance and observed its appearance after	
		the test.	
2	高温高湿保存試験	FPC/FFC を 5回挿抜後嵌合した状態にて温度 60±2℃、相対湿度	50mΩ以下
	Humidity	90~95%RH の恒温恒湿槽に 1000 時間放置し、放置後接触抵抗測定	外観異常なき事。
		及び外観観察を行う。	$50 \mathrm{m}\Omega$ or below.
		The connector and FPC/FFC mated are unmated at 5 times mated is	Should not have any damages.
		exposed in the heat chamber $60\pm2\%$, $90\sim95\%$ RH for 1000 hours. It	
		shall be measured the contact resistance and observed its	
		appearance after the test.	
3	低温保存試験	FPC/FFC を5回挿抜後嵌合した状態にて温度-40±3℃の低温槽に	50mΩ以下
	Chilly resistance	1000 時間放置し、放置後接触抵抗測定及び外観観察を行う。	外観異常なき事。
		The connector and FPC/FFC mated are unmated at 5 times mated is	$50 \mathbf{m} \Omega$ or below.
		exposed in the chilly chamber- $40\pm3\%$ for 1000 hours. It shall be	Should not have any damages.
		measured the contact resistance and observed its appearance after	
	ACAD ALLES DEA	the test.	AN A Light Let Le 28 houtenance of the 22 miles
4	低温負荷試験	FPC/FFC を 5 回挿抜後嵌合状態にて通電電流 1mA 、 $-40 \pm 2 \text{C}$ の	総合接触抵抗が初期値の2倍以下
	Load of chill	低温槽中に 96 時間放置する。	外観異常なき事。
		The connector and FPC/FFC mated are unmated at 5 times mated is	Twice or less from the initial specified value in total.
		exposed in the chilly chamber $-40\pm2^{\circ}$ C, 1mA for 96 hours. It shall be	Should not have any damages.
	\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	measured the contact resistance after the test.	, , ,
5	冷熱衝撃試験	FPC/FFC を5回挿抜後嵌合した状態にて下図の温度条件を1サイクルとして100 ll/location これがはないます。	50mΩ以下
	Thermal shock test	て100サイクル実施し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。	外観異常なき事。
		The connector and FPC/FFC mated are unmated at 5 times is exposed 100 cycles in the following temperature conditions. It shall	$50\mathrm{m}\Omega$ or below.
		be measured the contact resistance and observed its appearance	Should not have any damages.
		after the test.	
		+85±2°C	
		30min	
		常温 Ambient	
		temperature 4 30min →	
		-55±3°C -	
		1 cycle	
		1 - 50 525	

No.	IS-9664A	来歷	-	直	3/8
2 10.	10 000111	/IVIII-		/ \	0/0

	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
6	温湿度	FPC/FFC を 5 回挿抜後嵌合した状態にて下図の温度条件を 1 サイクルとし	50mΩ以下
	サイクル試験	て7サイクル実施し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。	外観異常なき事。
	Humidity	The connector and FPC/FFC mated are unmated at 5 times mated is	$50 \text{m} \Omega$ or below.
	resistance	exposed 7 cycles in the following temperature conditions. It shall be	Should not have any damages.
		measured the contact resistance and observed its appearance after	
		the test.	
		+80±2°C	
		95%RH -20±3°C	
		3h 9h 3h 9h	
		1cycle	
7	H ₂ S ガス試験	FPC/FFC を 5 回挿抜後嵌合した状態にて、温度 40±2℃相対湿度 75%、	50mΩ以下
	H ₂ S gas test	濃度3±1ppmの雰囲気中に96時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。	外観異常なき事。
		The connector and FPC/FFC mated are unmated at 5 times mated is	$50\mathrm{m}\Omega$ or below.
		exposed in the H2S gas chamber $40\pm2^{\circ}\text{C},75^{\circ}\text{K}$ RH 3 ± 1 ppm for 96	Should not have any damages
		hours.	
	A3445 AD	It shall be measured the contact resistance after the test.	TO ONE
8	SO ₂ ガス試験	FPC/FFCを5回挿抜後嵌合した状態にて、温度40±2℃相対湿度75%、 連第10~2 で電照点は12 00 時間が開発した状態にする。	50mΩ以下
	SO ₂ gas test	濃度 10±3ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。	外観異常なき事。 50mΩ or below.
		The connector and FPC/FFC mated are unmated at 5 times mated is	
		exposed in the SO ₂ gas chamber $40\pm2^{\circ}$ C,75% RH 10 ± 3 ppm for	Should not have any damages
		96 hours.	
		It shall be measured the contact resistance after the test.	
9	塩水噴射試験	FPC/FFC を 5 回挿抜後嵌合した状態にて、温度 $35\pm2^{\circ}$ C、濃度 $5\pm1^{\circ}$	50m Ω以下
	Salt spray test	の塩水噴霧中に48時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。	外観異常なき事。
		The connector and FPC/FFC mated are unmated at 5 times mated is	$50 \text{m} \Omega$ or below.
		exposed in the salt spray chamber $35\pm2^{\circ}\text{C},5\pm1^{\circ}$ salt density for	Should not have any damages
		48 hours.	
		It shall be measured the contact resistance after the test.	

5-4. その他の性能 5-4.Other specification

Solderability の鉛フリー半田槽に 3±0.5 秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245±5℃, 3±0.5s . 2 半田耐熱性 下記条件にて、半田耐熱性試験を行う。 **Doなく付着する事。 Solder shall be covered 95% of the area that is Dipped into solder bath ままり、 ままり、 ままり、 ままり、 ままり、 ままり、 ままり、 ままり	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245±5°C, 3±0.5s. 2 半田耐熱性 Soldering heat test 「記条件にて、半田耐熱性試験を行う。 The connector shall be tested resistance to soldering heat in the following conditions. 条件①・リプローの場合(2回) / In case of reflow(2 times) 250°CMAX(t゚ーツ温度)、10s MAX. (Peak temperature) 「中でも由ま:from 150 to 180°C)温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②:手半田の場合/In case of manual soldering. 半日鏝温度/Soidler iron : 350±5°C 時間/time : 3±0.5s 時間/time : 3±0.5s 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30°C以下	1 半田付け性	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃のSn-Ag-Cu系	浸した面積の95%以上に半田が
Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245±5°C, 3±0.5s. 2 半田 耐熱性 Soldering heat test The connector shall be tested resistance to soldering heat in the following conditions. 条件①: リファーの場合(2回) / In case of reflow(2 times) 250°CMAX.(ピー/温度)、10s MAX. (Peak temperature) 90±30s (子熱 150~180°C) (pre-heat: from 150 to 180°C) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5°C 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30°C以下	Solderability	の鉛フリー半田槽に3±0.5秒浸す。	むらなく付着する事。
Solder bath 実使用上の問題無き事 Should not have any problems following conditions. 条件①: リフェーの場合(2回) / In case of reflow(2 times) 250°CMAX.(t゚ー/温度)、10s MAX. (Peak temperature) (Peak temperatur		The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into	Solder shall be covered 95% or more
② 半田耐熱性 下記条件にて、半田耐熱性試験を行う。 The connector shall be tested resistance to soldering heat in the following conditions. 条件①:リファーの場合(2回)/In case of reflow(2times) ②50℃MAX.(t゚ー/温度)、10s MAX. 《Peak temperature》 90±30s ②50℃MAX.(r゚ー/温度)、10s MAX. 《Peak temperature》 90±30s ②50℃MIN. ③30~60s ②10 で 180℃) ②230℃MIN. ③30~60s ③250℃MIN. ④250℃MIN. ⑥250℃MIN.		Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245 ± 5 °C, 3 ± 0.5 s.	of the area that is Dipped into the
The connector shall be tested resistance to soldering heat in the following conditions. 条件① : リワーの場合(2回)/In case of reflow(2 times) 250℃MAX.(ピーケ温度)、10s MAX. (Peak temperature) 90±30s (予熱 150~180℃) (pre-heat: from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田孁温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下			
following conditions. 条件①: リファーの場合 (2回) / In case of reflow (2times) 250°CMAX.(ピーク温度)、10s MAX. (Peak temperature) 90±30s (子熱 150~180°C) (pre-heat: from 150 to 180°C) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5°C 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30°C以下	2 半田耐熱性	下記条件にて、半田耐熱性試験を行う。	実使用上の問題無き事
条件①:リフローの場合(2回) In case of reflow(2 times) 250℃MAX.(t゚ー/温度)、10s MAX. (Peak temperature) 90±30s 230℃MIN. 30~60s (pre-heat: from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②:手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下	Soldering heat test	· ·	Should not have any problems.
250°CMAX.(t°-ウ/温度)、10s MAX. (Peak temperature) 90±30s (予熱 150~180°C) (pre-heat: from 150 to 180°C) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5°C 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30°C以下			
(Peak temperature) 90±30s (子熱 150~180℃) (pre-heat: from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇: 30℃以下	·		
90±30s (子熱 150~180℃) (pre-heat: from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下		The state of the s	
(子熱 150~180℃) (pre-heat: from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下		(Peak temperature)	
(子熱 150~180℃) (pre-heat: from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下		A	
(子熱 150~180℃) (pre-heat: from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下			
(子熱 150~180℃) (pre-heat: from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下			
(子熱 150~180℃) (pre-heat: from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下			
(子熱 150~180℃) (pre-heat: from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下			
(子熱 150~180℃) (pre-heat: from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下		90±30s 230°CMIN	
(子熱 150~180℃)			
(pre-heat: from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下		(予熱 150~180℃)	
温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下		,	
The temperature shall be measured on the surface of the Product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下		,	
条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下			
 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下 		The somption of the second sec	
 半田鏝温度/Soilder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s 3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下 		条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering.	
3 温度上昇試験 最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。 温度上昇:30℃以下			
		時間/time : 3±0.5s	
Raise of The connector shall be operated in the maximum raise of current Raise of temperature:	3 温度上昇試験	最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。	温度上昇:30℃以下
	Raise of	The connector shall be operated in the maximum raise of current	Raise of temperature:
temperature test and measured raise of the temperature at contact point.	temperature test	and measured raise of the temperature at contact point.	30°C or below

6.製品の保管期限

製造日より1年とする。

6.Term of a guarantee

1 year from product day.

7.保存保管条件

室温で-10~+40℃の温度、75%以下の相対湿度で保管 してください。

7.Storage conditions

Shall be storaged in the house at $-10 \sim +40^{\circ}\text{C}$, 75%RH or less.

8.故障率

MIL-HDBK-217D,2-11,2 プリント配線板コネクタに基づいて 算出を行う。(単位: FIT)

8.Failure rate

Failure rate shall be calculated as MIL-HDBK-217D,2-11,2 (Unit : FIT) $\,$

極数/ckt	故障率/Failure rate	極数/ckt	故障率/Failure rate	極数/ckt	故障率/Failure rate
4	2.04	17	4.23	30	6.65
5	2.22	18	4.41	31	6.85
6	2.40	19	4.58	32	7.05
7	2.57	20	4.76	33	7.26
8	2.73	21	4.93	34	7.47
9	2.90	22	5.12	35	7.69
10	3.06	23	5.30	36	7.91
11	3.23	24	5.48	37	8.13
12	3.39	25	5.67	38	8.35
13	3.56	26	5.86	39	8.58
14	3.72	27	6.05	40	8.80
15	3.89	28	6.25		
16	4.06	29	6.45		

9. ウィスカーに関して

本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する可能性がございます。 その為、ウィスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

10. 和文と英文の差異について

和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。

9. About a whisker

This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.

10. Difference between Japanese and English

When difference is found between Japanese specifications and English specifications, priority shall be given to Japanese.

FPC/FFC 用コネクタ

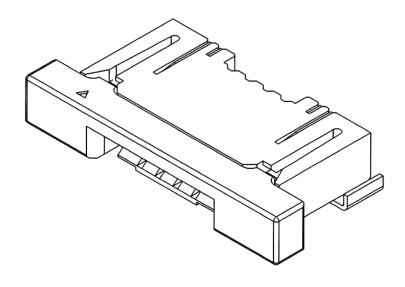
Connector for FPC/FFC

I-Lock コネクタ 取り扱い説明書

I-Lock Connector Manual

適用製品:9664 シリーズ

Application product: 9664series



《コネクタの操作方法と注意点/Operation method and notes of connector》

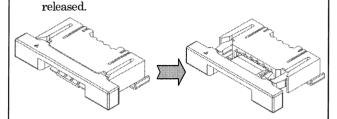
9664 シリーズ I - LOCK 1.0mm ピッチ L型/9664 series I - LOCK 1.0mm pitch L type.

操作方法/Operation method

FPC/FFC 挿入方法

Method of inserting FPC/FFC

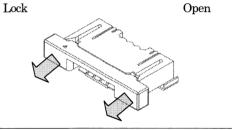
①スライダーの両端を引き出し、ロックを解除します。 Both ends of the slider are drawn out and the lock is



(ロック状態)

(ロック解除)

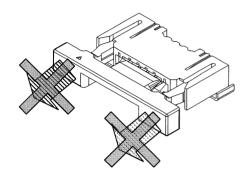
Open



使用上の注意点/Directions point

スライダーは軽い力で引き出せます。無理な力をかけると 破損の原因になります。

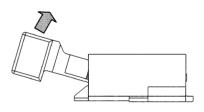
The slider can be drawn out by light load. Please note too much load. It causes damage.



②スライダーを図の様に傾けます。

これにより FPC/FFC を挿入し易くなります。

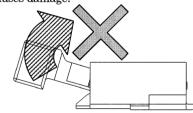
The slider is inclined only a little as shown in figure. As a result, FPC/FFC can be made easy to insert.



無理な力を掛けないで下さい。 破損の原因となります。

Please do not multiply too much load.

It causes damage.



③ FPC/FFC を図の向きで挿入します。

奥まで確実に挿入して下さい。

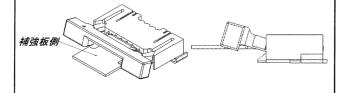
FPC/FFC を挿入する際には FPC/FFC の補強板部分 を持って挿入すると、確実な作業ができます。その為、 FPC/FFC は補強板が長いものを推奨致します。

Insert FPC/FFC like the direction of figure. Please insert it in the interior surely.

Please insert the FPC/FFC holding the supporting tape. It makes insertion to easy.

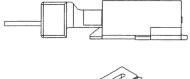
Therefore, we recommend long supporting tape at FPC/FFC.

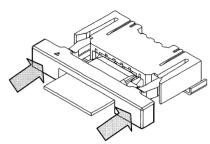
- FPC/FFC はコネクタに対してまっすぐ入れるようにし て下さい。
- 補強板部分を持たないで挿入すると、カードが曲がり、作 業性が悪くなる可能性があります。
- Please insert FPC/FFC straight into the connector.
- There is a possibility that work efficiency worsens by the card bending if it tries to insert it without holding the supporting tape.



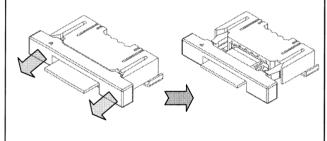
操作方法/Operation method

④ スライダーを水平に戻し、両端を押し込みます。 Returned slider to horizontally, and push both ends of slider the same time.





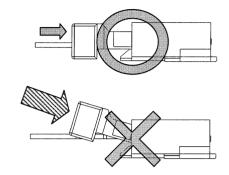
- 2. FPC/FFC 抜去方法 Method of pulling out FPC/FFC
- スライダーの両端を引き出し、ロックを解除します。
 (多極数などでスライダーが引き出しにくい場合は、片側ずつ引き出す事により、操作が容易になる場合があります。)
 Drawn out both ends of the slider. And release the lock.
 (When the number of poles is large the slider is not drawn out easily. It becomes easy to operate if it at each side draws it out.)



使用上の注意点/Directions point

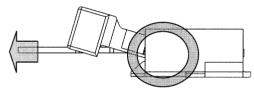
・ スライダーを傾けたまま押し込まないで下さい。必ずスライダーを水平な状態に戻してから押し込んで下さい。 破損の原因になります。

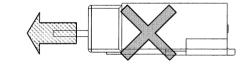
Please do not push it when the slider is inclining. Please push slider after it return to horizontally. It causes damage.



・ スライダーをロックした状態で、FPC/FFC を引き抜かないで下さい。引き抜く際は必ずロックを解除した状態で行って下さい。

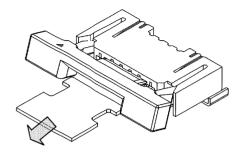
Please do not pull out FPC/FFC with the slider locked. Please pull it out with the lock released without fail.





操作方法/Operation method

② FPC/FFC を真っ直ぐに引き出します。 Pull out the FPC/FFC straight.

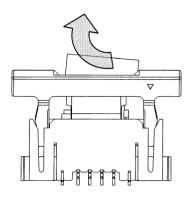


使用上の注意点/Directions point

 FPC/FFCを引き抜く際、下図のような状態で斜めに傾けたまま無理に引き抜くと、破損の原因になります。必ず、 一度押し戻してから引き抜いて下さい。

When FPC/FFC is pulled out, it causes damage when forcibly diagonally pulling it out while inclined as shown in the figure below.

Please pull it out after it pushes once.



・FPC/FFCの挿抜に関して、FPC/FFCの種類によっては、下記切かき部(丸枠)の剥がれ等が発生する場合があります。 剥がれ等が発生した場合、接触不良になる可能性がありますので、事前にご確認の上、使用するFFC/FPCの選定をお願い致します。

また、挿抜回数を少なくすることにより剥がれの抑制が 出来ます。

Please confirm A of FPC/FFC (see below) after durability. Insulation occurs to fall off surface of FPC/FFC due to material of FPC/FFC by scratch. Then electrical contact open.

